

平成 19 年 3 月 27 日

各 位

株式会社八千代銀行
住友信託銀行株式会社

「八千代銀行、住友信託銀行の共同によるシンジケートローン」組成について

株式会社八千代銀行（取締役頭取：片倉 洋）、住友信託銀行株式会社（取締役社長：森田 豊）は共同で、株式会社エフオーアイ（本社：神奈川県相模原市、代表取締役：奥村 裕）に対するシンジケートローンを組成致しましたのでお知らせいたします。

八千代銀行と住友信託銀行は平成 18 年 3 月 17 日業務・資本提携契約を締結し、良好な相互補完関係のもと、経営基盤の一層の強化と企業価値の向上を推進しており、現在、投信販売、遺言・遺産整理、不動産といった各分野で着実な成果を上げております。本件は、両行の共同による初めてのシンジケートローン組成案件となるものです。

両行は今後とも、お互いの強みを最大限に活かしたサービスを提供し、更なる企業価値の向上を目指してまいります。

1. 本シンジケートローンの概要

- | | |
|---------|-------------------|
| ・契約締結日 | ：平成 19 年 3 月 27 日 |
| ・アレンジャー | ：八千代銀行、住友信託銀行 |
| ・エージェント | ：住友信託銀行 |
| ・契約形態 | ：コミットメントライン |
| ・組成額 | ：10 億円 |

2. 株式会社エフオーアイの概要

- | | | | |
|-------|------------------------|------|-------------------------------|
| ・所在地 | ：神奈川県相模原市小山 1-1-10 | ・設立 | ：平成 6 年 10 月 |
| ・代表者 | ：奥村 裕 | ・業種 | ：半導体製造装置の研究開発、製造販売及びフィールドサービス |
| ・従業員数 | ：160 名 | ・資本金 | ：50 億円 |
| ・売上高 | ：48 億円（平成 18 年 3 月期実績） | | |

※株式会社エフオーアイは独自のプラズマ技術を活用したシリコンウェハ用エッチング装置を主力製品として事業拡大を続けている成長著しい企業であり、同社の高い技術力は半導体デバイスメーカーを中心に高い評価を得ております。

以 上